

第33回ダイヤモンドシンポジウム講演募集

主催：一般社団法人ニューダイヤモンドフォーラム
 協賛：ダイヤモンド工業協会、一般社団法人 DLC 工業会
 日時：2019年11月13日（水）～15日（金）（予定）
 会場：国立大学法人東京工業大学 蔵前会館
 〒152-0033 目黒区大岡山2丁目12-1

会場案内 <http://www.somuka.titech.ac.jp/ttf/index.html>

募集分野：ダイヤモンドを始めとした DLC、カーボンナノチューブ、フラーレン、グラフェン、BNC 等の高機能炭素系材料全般にわたる物質創製、物性解析、特性機能、応用に係わるナノテクノロジー分野を包括する科学・技術研究の発表。今回は特別セッション「NV センター」，「DLC」を企画します。

講演賞およびポスター賞：ダイヤモンドシンポジウムの口頭講演およびポスター講演において優秀な発表を行った若手研究者に対し、講演賞（2019年4月1日において38歳以下）およびポスター賞（2019年4月1日において32歳以下）を贈呈します。講演申込時に奮ってご応募下さい。

講演申込〆切：2019年8月9日（金）（ただし、講演賞に応募の場合は8月2日（金））

講演申込資格：発表者のうち少なくとも1名がニューダイヤモンドフォーラムの会員であること。

講演申込方法：フォーラムの HP より Web にて①講演題目（和文英文併記）、②発表者氏名（講演者に○印、会員に*印）、③ご所属、④連絡先（郵便番号、ご住所、TEL、FAX、e-mail）、⑤セッション名、⑥講演概要（300字程度）、⑥口頭もしくはポスターの希望（ご希望とは異なる形態での発表をしていただく場合があります）をご入力下さい。Web による申込みができない場合は事務局にお問い合わせ下さい。

講演予稿〆切：2019年10月18日（金）

参加申込方法：参加者一名毎に、参加申込用紙に、①参加者氏名、②ご所属、③連絡先（郵便番号、ご住所、TEL、FAX、e-mail 等）、④懇親会の出欠、⑤送金予定をご記入の上、下記の申込先へお送り下さい。

参加予約〆切：会員 2019年11月5日（火）

非会員・学生 2019年9月30日（月）（消費税率引き上げ対応のため）

参加費：参加一人当たり（円）

	参加費		
	*会員	非会員	学生
予約	8,000（不課税）	25,000（8%税込）	4,000（8%税込）
予約〆切以降申込み	10,000（不課税）	32,000（10%税込）	5,000（10%税込）

*ニューダイヤモンドフォーラム会員に限る

懇親会：2019年11月14日（木）懇親会費：6,000円

送金方法：銀行振込：①三井住友銀行 新橋支店 普通預金 1262411
 ②三菱UFJ銀行 青山支店 普通預金 0312632
 ③ゆうちょ銀行 店番068 普通預金 1780250
 記号 10650 番号 17802501（ゆうちょ銀行口座間）
口座名義：一般社団法人ニューダイヤモンドフォーラム

送金〆切：会 員 2019年11月6日（水）
 非会員・学生 2019年9月30日（月）

お問い合わせ・申込先：一般社団法人ニューダイヤモンドフォーラム 事務局
 住所：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-47-11 アスタジオ401-1
 TEL：090-8569-8926 FAX：050-3156-2920
 mail：jimukyoku@jndf.org URL：http://www.jndf.org/